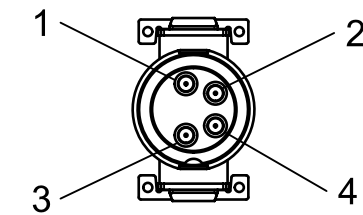
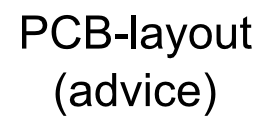


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Recommended solder paste thickness 150µm

- EN ISO 291 23/50

	DIN A3	document-no. / ri 102994874 / 00	article-no. / ri 1412249 / 07	scale 2:1	- Simplified representation - Linear dimensions (mm)
		date 2025-11-13	document-type TECD0C 2D-Productdrawing		
description SACC-CI-M8MS-4P SMD R32					
page	1	of	1		